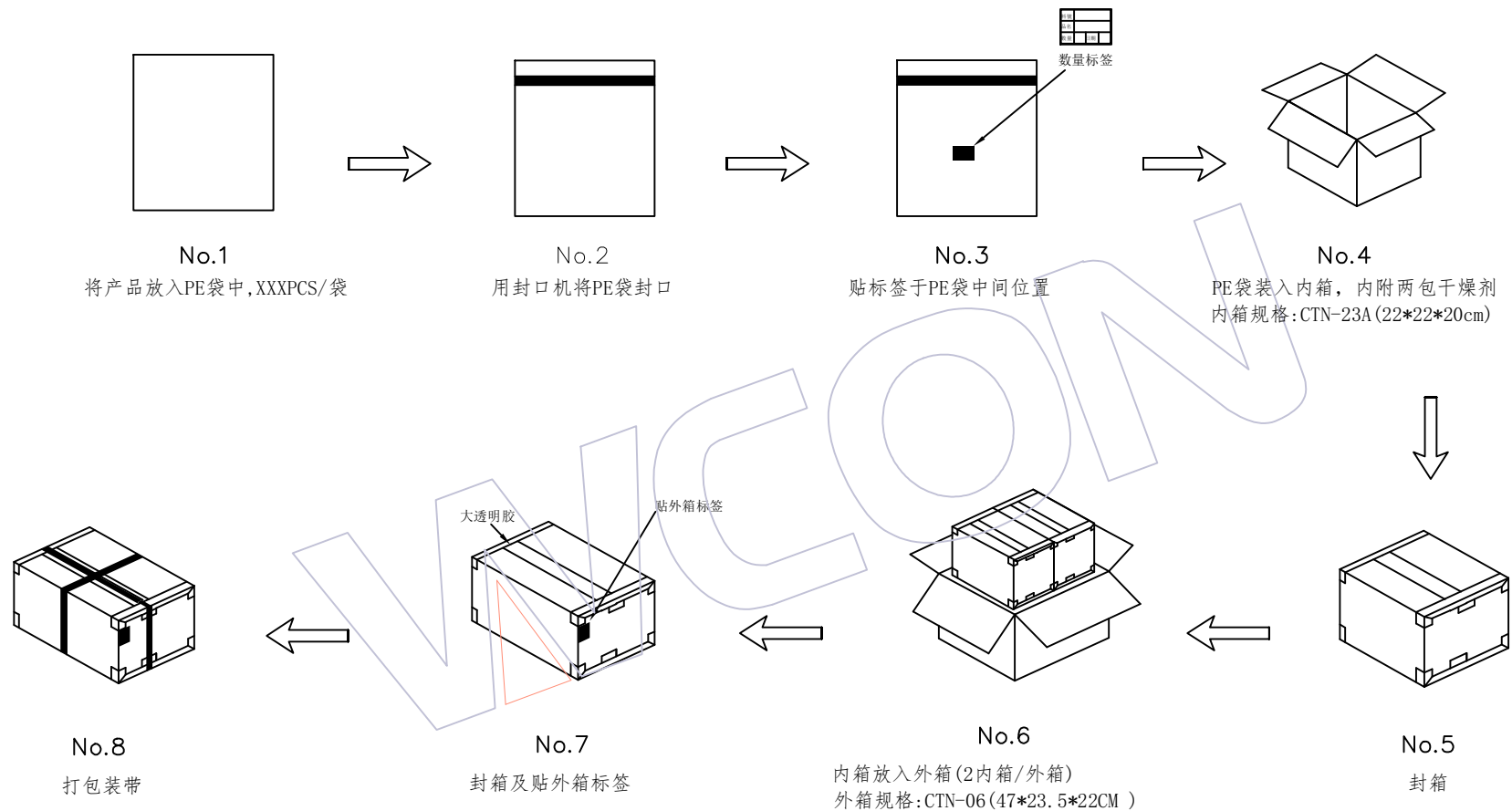


HSF



说明

1. 注意各标签样式、位置及方向的一致性;
2. 标签如客户有特殊要求,则按客户要求黏贴;
3. 打外箱包装带时需注意,打为十字型,另出国内客户,未打包装带。
4. 未尽事宜依据交货注意事项。

变更记录						零件图		颜色			SCALE	1:1	WCON	
						X.		材质			UNIT	mm		
						X.X	±0.10	MATERIAL			SIZE	A4		
						X.XX	±0.05	设计	苏珊	2023/03/16	SHEET	1/1	WCON ELECTRONICS (GUANGDONG) CO. LTD	
	A0	2023/03/16	NEW			X.XXX	±0.02	DESING			品名	PART NO.	WF2548-1HXXB01	
	版次	日期	变更说明	变更	核准	Angle		审核			品名	TITLE:	2.54mm Wafer, Housing, XXP, 袋装规范	
	REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE	DIM	TOL	核准			PROJ.			